

杭州士兰微电子股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

2021年2月1日至2021年6月3日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司收到各类政府补助资金的情况如下：

（一）与资产相关的政府补助

获得补助单位	补助项目	补助金额 (万元)	资金到账时间	补助批准文件
杭州士兰集昕微电子股份有限公司	2020年国家产业基础再造和制造业高质量发展专项资金	1300.00	2021年6月3日	暂无
杭州士兰集成电路有限公司	重点研发项目补助-国产CMOS课题一	24.00	2021年3月3日	暂无
	重点研发项目补助-国产超高速课题二	7.79	2021年4月21日	暂无

（二）与收益相关的政府补助

获得补助单位	补助项目	补助金额 (万元)	资金到账时间	补助批准文件
杭州士兰微电子股份有限公司	2020年杭州市集成电路产业项目区级资助资金	125.85	2021年4月13日	区经信〔2020〕55号
杭州士兰集成电路有限公司	人才晋级晋升奖励	20.00	2021年2月8日	暂无
	2020年国家重点扶持领域高新技术企业补助资金	20.00	2021年3月8日	杭科高〔2020〕178号
杭州士兰明芯科技有限公司	2020年国家重点扶持领域高新技术企业补助资金	20.00	2021年3月5日	杭科高〔2020〕178号
杭州士兰集昕微电子股份有限公司	2020年国家重点扶持领域高新技术企业补助资金	20.00	2021年3月5日	杭科高〔2020〕178号
单笔收到金额低于10万元的其他零星补助合计	人才奖励、专利资助等	87.55	2021年2月1日至2021年6月3日	略

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定认为，上述政府补

助资金合计 1625.19 万元，其中：与资产相关 1331.79 万元；与收益相关 293.40 万元，直接计入当期损益的金额约为 293.40 万元。最终的会计处理以及对公司 2021 年度利润产生的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 5 日